

2012-2016年中国晶圆产业 市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2012-2016年中国晶圆产业市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1208/7180291OX7.html>

【报告价格】纸介版7500元 电子版7800元 纸介+电子8000元

【出版日期】 2012-08-02

【交付方式】 Email电子版/特快专递

【订购电话】 全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2012-2016年中国晶圆产业市场分析与投资前景研究报告》共六章。介绍了晶圆行业相关概述、中国晶圆产业运行环境、分析了中国晶圆行业的现状、中国晶圆行业竞争格局、对中国晶圆行业做了重点企业经营状况分析及中国晶圆产业发展前景与投资预测。您若想对晶圆产业有个系统的了解或者想投资晶圆行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

【最新目录】

第一章 中国半导体高新技术引进相关政策措施（含晶圆、分路器） 3

第二章 光分支分路器市场价格趋势 4

第三章 国内晶圆市场价格趋势 7

第四章 全球晶圆代工行业现状 12

第五章 国内晶圆重点生产厂家分析（厂家总量情况，共十家） 14

第一节 中芯国际 14

一、中芯国际集成电路制造（成都）有限公司 14

二、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 16

三、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 18

第二节 上海华虹NEC电子有限公司 20

一、企业基本概况 20

二、企业主要经济指标分析 20

三、企业盈利能力分析 21

四、企业偿债能力分析 21

五、企业产值状况分析 22

六、企业成本费用构成分析 22

第三节 上海宏力半导体制造有限公司 22

- 一、企业基本概况 22
- 二、企业主要经济指标分析 23
- 三、企业盈利能力分析 23
- 四、企业偿债能力分析 23
- 五、企业产值状况分析 24
- 六、企业成本费用构成分析 24

第四节 无锡华润微电子有限公司 24

- 一、企业基本概况 24
- 二、企业主要经济指标分析 25
- 三、企业盈利能力分析 25
- 四、企业偿债能力分析 26
- 五、企业产值状况分析 26
- 六、企业成本费用构成分析 26

第五节 上海先进半导体制造股份有限公司 26

- 一、企业基本概况 27
- 二、企业主要经济指标分析 27
- 三、企业盈利能力分析 27
- 四、企业偿债能力分析 28
- 五、企业产值状况分析 28
- 六、企业成本费用构成分析 28

第六节 和舰科技（苏州）有限公司 29

- 一、企业基本概况 29
- 二、企业主要经济指标分析 29
- 三、企业盈利能力分析 29
- 四、企业偿债能力分析 30
- 五、企业产值状况分析 30
- 六、企业成本费用构成分析 30

第七节 上海新进半导体制造有限公司 31

- 一、企业基本概况 31
- 二、企业主要经济指标分析 31
- 三、企业盈利能力分析 31

四、企业偿债能力分析 32

五、企业产值状况分析 32

六、企业成本费用构成分析 32

第八节 丹东安顺微电子有限公司 33

一、企业基本情况 33

二、企业主要经济指标分析 33

三、企业盈利能力分析 33

四、企业偿债能力分析 34

五、企业产值状况分析 34

六、企业成本费用构成分析 35

第九节 杭州士兰集成电路有限公司 35

一、企业基本情况 35

二、企业主要经济指标分析 35

三、企业盈利能力分析 36

四、企业偿债能力分析 36

五、企业产值状况分析 36

六、企业成本费用构成分析 37

第十节 深圳方正微电子有限公司 37

第六章 晶圆生产投资趋势分析 40

图表摘要（WOKI）：

图表 1 2012年初中国部分PLC光分路器价格情况 7

图表 2 2012年初中国部分拉锥光分路器价格情况 7

图表 3 2009-2011年中国光分支分路器市场价格及2012-2016年预测 8

图表 4 2009-2011年多晶硅价格走势图 9

图表 5 2011年1月-2012年4月多晶硅片均价走势 9

图表 6 2010-2012年初中国硅晶产品产业链价格基期比较 10

图表 7 2011年台湾PV制造业产值（不含系统）情况 11

图表 8 晶圆在太阳光电产业中的发展状况 12

图表 9 2010-2011年底晶圆价格与电池产品价格走势图对比 12

图表 10 2011年全球十大半导体厂商晶圆代工营收排名 14

图表 11 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司基本情况表 16

图表 12 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业主要经济指标 16

图表 13 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业盈利指标 17

图表 14 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业盈利比率情况 17

图表 15 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业负债指标情况 17

图表 16 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业产值情况 17

图表 17 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业成本费用情况 18

图表 18 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司基本情况表 18

图表 19 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业主要经济指标 18

图表 20 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业盈利指标 19

图表 21 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业盈利比率情况 19

图表 22 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业负债指标情况 19

图表 23 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业产值情况 20

图表 24 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业成本费用情况 20

图表 25 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司基本情况表 20

图表 26 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业主要经济指标 20

图表 27 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业盈利指标 21

图表 28 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业盈利比率情况 21

图表 29 2010-2011年中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业负债指标情况 21

图表 30 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业产值情况 22

图表 31 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司企业成本费用情况 22

图表 32 上海华虹NEC电子有限公司基本情况表 22

图表 33 2010-2011年上海华虹NEC电子有限公司企业主要经济指标 23

图表 34 2010-2011年上海华虹NEC电子有限公司企业盈利指标 23

图表 35 2010-2011年上海华虹NEC电子有限公司企业盈利比率情况 23

图表 36 2010-2011年上海华虹NEC电子有限公司企业负债指标情况 23

图表 37 上海华虹NEC电子有限公司企业产值情况 24

图表 38 上海华虹NEC电子有限公司企业成本费用情况 24

图表 39 上海宏力半导体制造有限公司基本情况表 24

图表 40 2010-2011年上海宏力半导体制造有限公司企业主要经济指标 25

图表 41 2010-2011年上海宏力半导体制造有限公司企业盈利指标 25

图表 42 2010-2011年上海宏力半导体制造有限公司企业盈利比率情况 25

图表 43 2010-2011年上海宏力半导体制造有限公司企业负债指标情况 25

图表 44 上海宏力半导体制造有限公司企业产值情况 26

图表 45 上海宏力半导体制造有限公司企业成本费用情况 26

图表 46 无锡华润微电子有限公司基本情况表 26

图表 47 2010-2011年无锡华润微电子有限公司企业主要经济指标 27

图表 48 2010-2011年无锡华润微电子有限公司企业盈利指标 27

图表 49 2010-2011年无锡华润微电子有限公司企业盈利比率情况 27

图表 50 2010-2011年无锡华润微电子有限公司企业负债指标情况 28

图表 51 无锡华润微电子有限公司企业产值情况 28

图表 52 无锡华润微电子有限公司企业成本费用情况 28

图表 53 上海先进半导体制造股份有限公司基本情况表 29

图表 54 2010-2011年上海先进半导体制造股份有限公司企业主要经济指标 29

图表 55 2010-2011年上海先进半导体制造股份有限公司企业盈利指标 29

图表 56 2010-2011年上海先进半导体制造股份有限公司企业盈利比率情况 29

图表 57 2010-2011年上海先进半导体制造股份有限公司企业负债指标情况 30

图表 58 上海先进半导体制造股份有限公司企业产值情况 30

图表 59 上海先进半导体制造股份有限公司企业成本费用情况 30

图表 60 和舰科技（苏州）有限公司基本情况表 31

图表 61 2010-2011年和舰科技（苏州）有限公司企业主要经济指标 31

图表 62 2010-2011年和舰科技（苏州）有限公司企业盈利指标 31

图表 63 2010-2011年和舰科技（苏州）有限公司企业盈利比率情况 32

图表 64 2010-2011年和舰科技（苏州）有限公司企业负债指标情况 32

图表 65 和舰科技（苏州）有限公司企业产值情况 32

图表 66 和舰科技（苏州）有限公司企业成本费用情况 32

图表 67 上海新进半导体制造有限公司基本情况表 33

图表 68 2010-2011年上海新进半导体制造有限公司企业主要经济指标 33

图表 69 2010-2011年上海新进半导体制造有限公司企业盈利指标 33

图表 70 2010-2011年上海新进半导体制造有限公司企业盈利比率情况 34

图表 71 2010-2011年上海新进半导体制造有限公司企业负债指标情况 34

图表 72 上海新进半导体制造有限公司企业产值情况 34

图表 73 上海新进半导体制造有限公司企业成本费用情况 34

图表 74 丹东安顺微电子有限公司基本情况表 35

图表 75 2010-2011年丹东安顺微电子有限公司企业主要经济指标 35

图表 76 2010-2011年丹东安顺微电子有限公司企业盈利指标 35

图表 77 2010-2011年丹东安顺微电子有限公司企业盈利比率情况 36

图表 78 2010-2011年丹东安顺微电子有限公司企业负债指标情况 36

图表 79 丹东安顺微电子有限公司企业产值情况 36

图表 80 丹东安顺微电子有限公司企业成本费用情况 37

图表 81 杭州士兰集成电路有限公司基本情况表 37

图表 82 2010-2011年杭州士兰集成电路有限公司企业主要经济指标 37

图表 83 2010-2011年杭州士兰集成电路有限公司企业盈利指标 38

图表 84 2010-2011年杭州士兰集成电路有限公司企业盈利比率情况 38

图表 85 2010-2011年杭州士兰集成电路有限公司企业负债指标情况 38

图表 86 杭州士兰集成电路有限公司企业产值情况 38

图表 87 杭州士兰集成电路有限公司企业成本费用情况 39

图表 88 中国半导体三大区域情况 42

图表 89 1970-2020年晶圆厂投资金额规模趋势 43

图表 90 半导体技术蓝图 44

图表 91 2007-2012年全球晶圆厂设备支出情况 45

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1208/7180291OX7.html>